

切 結 書

※每件作品請一位發明人代表填寫一份切結書，請簽名或用印後掃描回傳。

本人參加 2024 韓國首爾國際發明展，其參展報名
表填寫之所有內容，皆已再次確認無誤，同意報
名表送出後，不得再做任何修改及變更，含若得
獎的得獎證書亦同。

同時願意遵守大會一切規定，並絕對尊重大會國
際裁判的評審結果，絕無異議。

立書人

姓 名： (簽/蓋章)

公司/學校：

身分證字號：

住 址：

電 話：

作品名稱：

中華民國 113 年 月 日